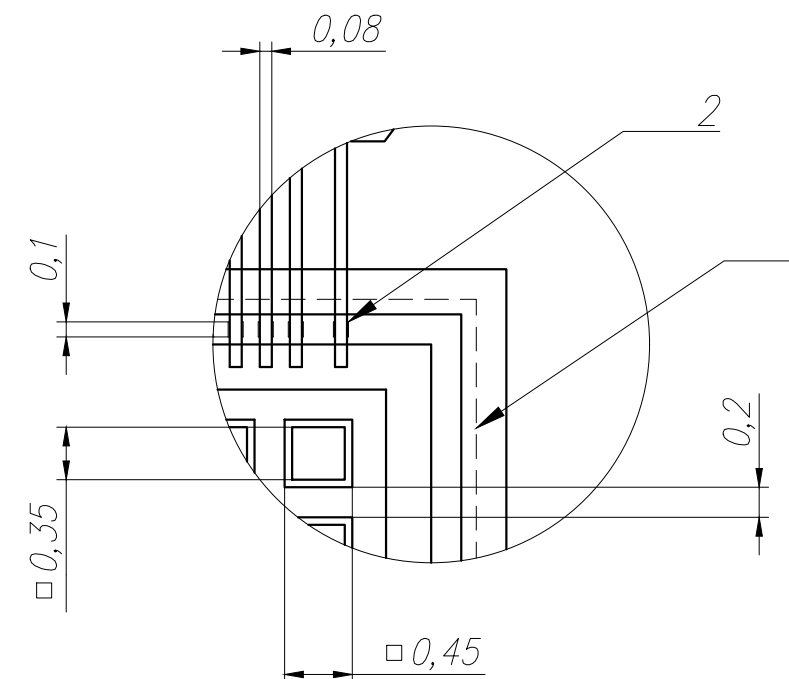
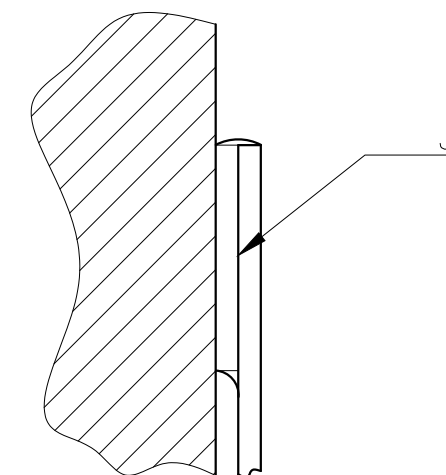


Б (20:1)



Д



1. Граница кристалла. Показана условно.
2. Контактная площадка. Показана условно.
3. Монтаж на плату проводить пайкой согласно виду Д с использованием припоя ПОС-61. Вывод ленточного носителя покрыть слоями Ni и Sn-Bi.

					МИЭТ-2017-8140787СБ						
					Гибкий носитель Для сборки БИС мод. 2	Лит.		Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						5:1	
Разраб.		Шитов Д.И.									
Пров.		Титов А. Ю.									
Т.контр.											
						Лист 1		Листов 2			
Н.контр.					Диэлектрик ФДИ – АП						
Утв.											